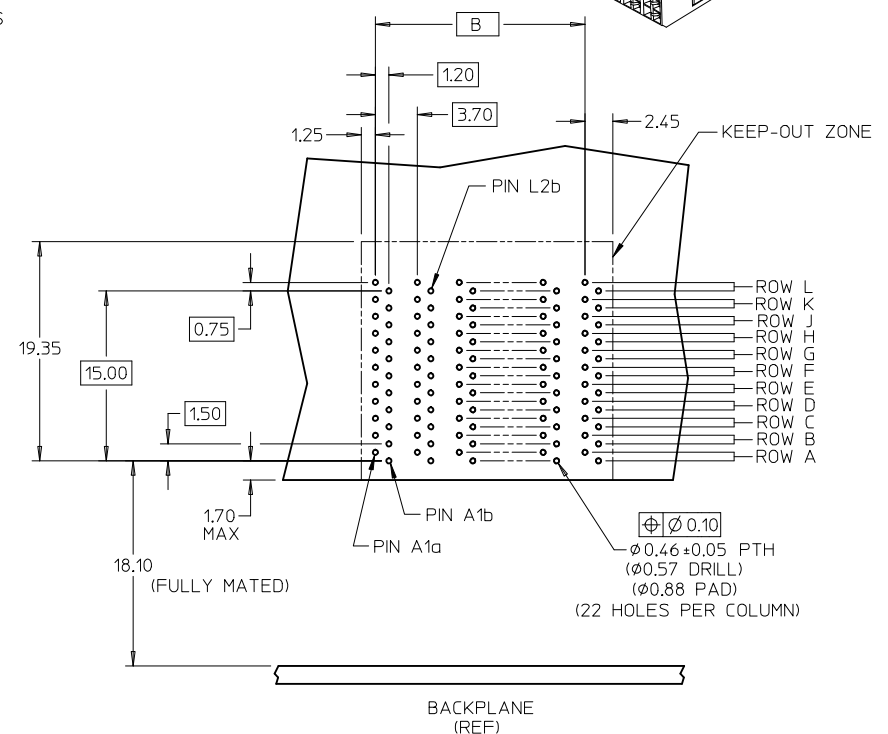
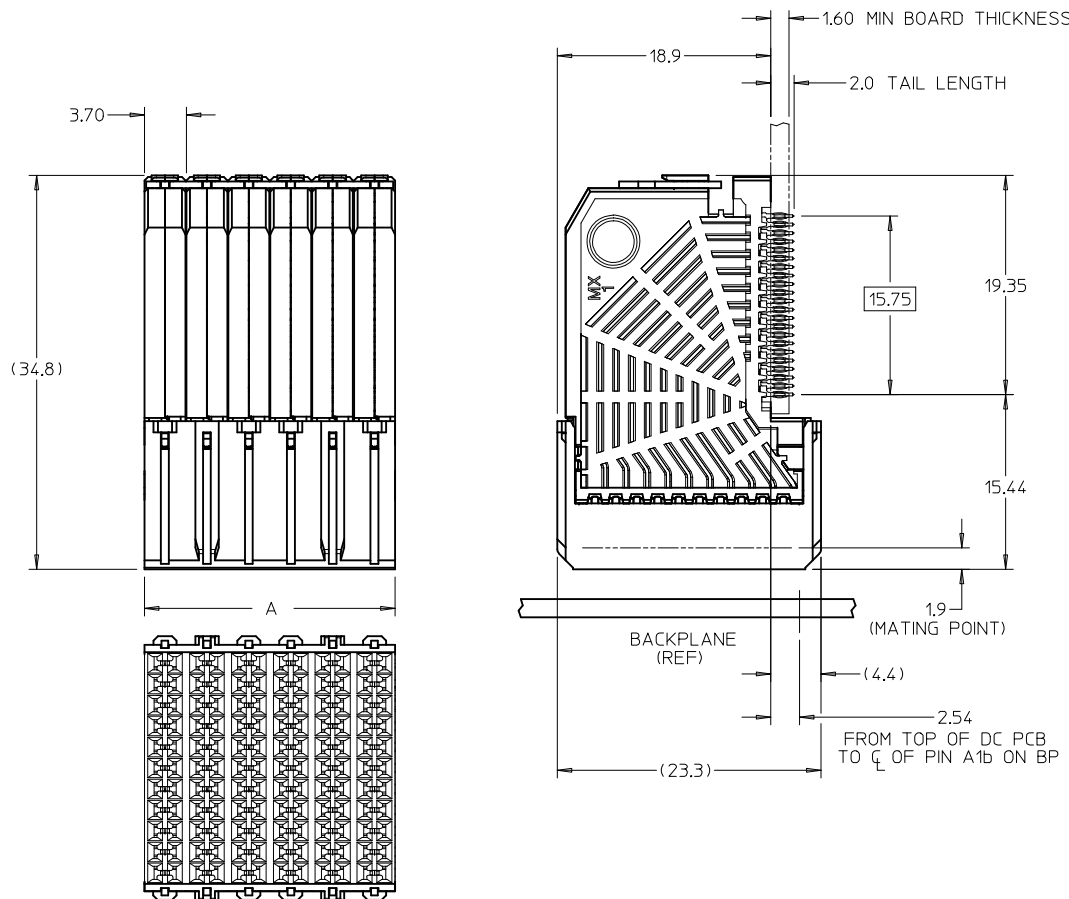
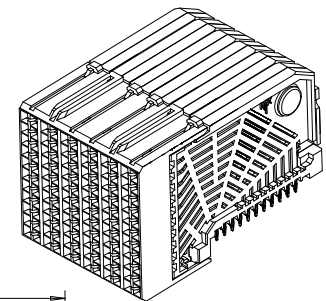


MATERIAL NUMBER	# OF COLUMNS	DIM "A" MAX	DIM "B"	GOLD THICKNESS MICROMETERS
75710-*005	5	18.50	14.80	0.76
75710-*006	6	22.20	18.50	
75710-*008	8	29.60	25.90	
75710-*010	10	37.00	33.30	
75710-1055	5	18.50	14.80	
75710-1056	6	22.20	18.50	0.25 (MAPS)
75710-1058	8	29.60	25.90	
75710-1050	10	37.00	33.30	

75710-*0**

MODULE TYPE -- TAIL PLATING TYPE
 UNGUIDED -- TIN/LEAD = 0
 UNGUIDED -- TIN ONLY = 1

OF COLUMNS
 05 & 55 = 5 COL
 06 & 56 = 6 COL
 08 & 58 = 8 COL
 10 & 50 = 10 COL



DAUGHTERCARD HOLE PATTERN
(CONNECTOR SIDE)

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) GLASS-FILLED, UL94V-0
TERMINALS - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. FINISH: 30 MICROINCH (0.76 MICROMETER) MIN GOLD IN CONTACT AREA.
SELECTIVE TIN/LEAD (-0**) OR SELECTIVE TIN (-1**) ON PCB TAILS.
NICKEL OVERALL.
3. FINISH: 10 MICROINCH (0.25 MICROMETER) MIN GOLD IN CONTACT AREA.
SELECTIVE TIN (-1**) ON PCB TAILS. NICKEL OVERALL.
4. REFER TO MOLEX PRODUCT SPEC PS-75710-999 FOR PERFORMANCE SPECIFICATIONS.
5. PRODUCT IS PACKAGED PER PK-70873-609.
6. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPEC PS-45499-002.
7. MAPS (MOLEX ADVANCED PLATING SYSTEM)

ADD MAPS PLATING EC NO: UCP2013-0196 DRWN:WOLFE 2012/07/16 CHKD:BBARKER 2012/07/16 APPR:SMILLER 2012/08/02	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 3:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
				mm	INCH	DRAWN BY JLAURX	DATE 09/01/2005	TITLE I-TRAC DAUGHTERCARD 11 ROW SIGNAL MODULE UNGUIDED SALES DWG molex	
			4 PLACES ± ---	± ---	CHECKED BY NMARTIN	DATE 09/01/2005			
			3 PLACES ± ---	± ---	APPROVED BY	DATE			
			2 PLACES ± 0.13	± ---	CBIXLER	09/01/2005			
			1 PLACE ± 0.25	± ---	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.			
			0 PLACE ±	±	SEE TABLE		SD-75710-001	SHEET NO. 1 OF 1	
			ANGULAR ±1/2°		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.